

「ポスト5 G 情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発」

実施予定先一覧

| No. | 開発テーマ                               | 実施予定先               |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 1   | (d5-1) 先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発 | 半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 |
| 2   | (e2) 革新メモリの製造技術開発                   | キオクシア株式会社           |
| 3   | (g1) 車載半導体間データ伝送技術                  | アイオーコア株式会社          |

以上